



2021年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年7月21日

上場会社名 日本鑄造株式会社

上場取引所 東

コード番号 5609 URL <http://www.nipponchuzo.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鷲尾 勝

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 池田 憲英

TEL 044-322-3751

四半期報告書提出予定日 2020年8月12日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第1四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第1四半期	2,534	2.1	20		51		48	283.5
2020年3月期第1四半期	2,588	19.1	33		24		12	89.9

(注) 包括利益 2021年3月期第1四半期 54百万円 (%) 2020年3月期第1四半期 42百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期第1四半期	9.52	
2020年3月期第1四半期	2.48	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第1四半期	19,368	10,311	53.2
2020年3月期	19,899	10,384	52.2

(参考) 自己資本 2021年3月期第1四半期 10,311百万円 2020年3月期 10,384百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年3月期		0.00		25.00	25.00
2021年3月期					
2021年3月期(予想)		0.00		15.00	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	4,900	7.5	110		40		30		5.85
通期	11,700	3.2	190	55.3	260	43.2	170	48.7	33.13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 有
修正再表示 : 無

(注)詳細は、添付資料P.7「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計上の見積りの変更)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年3月期1Q	5,135,150 株	2020年3月期	5,135,150 株
期末自己株式数	2021年3月期1Q	3,542 株	2020年3月期	3,542 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期1Q	5,131,608 株	2020年3月期1Q	5,131,690 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

2021年3月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「2021年3月期業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(会計上の見積りの変更)	7
(追加情報)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

新型コロナウイルス感染症拡大は、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業にも部分的に影響を及ぼしております。

素形材部門では、新型コロナウイルス感染症拡大による原油価格の下落を受け、油井管圧延用鑄鋼品の需要が減少したことに加え、工作機械向けの鑄鉄連続鑄造材は需要が減少したものの、半導体製造装置向け及び大型鉸山機械向け鑄鋼品への影響は少なく、売上高は前年同期比2.6%減少しました。エンジニアリング部門では、東京オリンピックに向けたビル・インフラ関係の特需はほぼ終了していますが、一定の需要があり売上高は前年同期比3.4%増加しました。

以上の結果、連結売上高は2,534百万円と前年同期比2.1%の減少となりました。利益につきましては、売上高が低調であることから20百万円の営業損失となりました。営業外収益では、PCBを含有する照明用安定器の取り外しにより数量の確認が進んだため見積の変更を行い、PCB処理引当金戻入額69百万円を計上しました。これにより連結経常利益は、51百万円の経常利益となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、法人税等により48百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

総資産は、受取手形及び売掛金の回収が進み、前連結会計年度末に比べ530百万円減少して19,368百万円となりました。

負債は短期借入金および長期借入金の減少により456百万円減少して9,057百万円となりました。

純資産は親会社株主に帰属する四半期純利益による増加があったものの、配当金の支払による減少により10,311百万円となり、自己資本比率は53.2%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「2021年3月期業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	195	368
受取手形及び売掛金	3,813	2,733
電子記録債権	1,246	1,302
製品及び仕掛品	2,038	2,259
原材料及び貯蔵品	731	747
その他	188	51
貸倒引当金	△2	△2
流動資産合計	8,210	7,459
固定資産		
有形固定資産		
土地	7,203	7,203
その他(純額)	3,508	3,710
有形固定資産合計	10,712	10,913
無形固定資産	109	103
投資その他の資産		
その他	866	892
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	866	892
固定資産合計	11,688	11,909
資産合計	19,899	19,368

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,022	1,000
電子記録債務	1,282	1,423
短期借入金	1,752	1,310
未払法人税等	36	24
賞与引当金	170	89
役員賞与引当金	4	—
その他	650	752
流動負債合計	4,919	4,600
固定負債		
長期借入金	780	695
再評価に係る繰延税金負債	2,141	2,141
役員退職慰労引当金	34	31
PCB処理引当金	286	217
退職給付に係る負債	1,316	1,336
その他	36	36
固定負債合計	4,594	4,456
負債合計	9,514	9,057
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,627	2,627
資本剰余金	524	524
利益剰余金	2,470	2,391
自己株式	△4	△4
株主資本合計	5,618	5,539
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△13	△8
土地再評価差額金	4,779	4,779
その他の包括利益累計額合計	4,765	4,771
純資産合計	10,384	10,311
負債純資産合計	19,899	19,368

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
売上高	2,588	2,534
売上原価	2,305	2,259
売上総利益	282	275
販売費及び一般管理費	316	295
営業損失(△)	△33	△20
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	11	1
PCB処理引当金戻入額	—	69
その他	1	2
営業外収益合計	12	74
営業外費用		
支払利息	2	2
為替差損	1	0
その他	0	0
営業外費用合計	3	2
経常利益又は経常損失(△)	△24	51
特別損失		
固定資産除売却損	5	6
特別損失合計	5	6
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△30	44
法人税、住民税及び事業税	△27	17
法人税等調整額	△15	△21
法人税等合計	△42	△4
四半期純利益	12	48
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	12	48

(四半期連結包括利益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
四半期純利益	12	48
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△55	5
その他の包括利益合計	△55	5
四半期包括利益	△42	54
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△42	54
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更)

当社は、当第1四半期連結会計期間においてPCBを含有する照明用安定器の取り外しにより数量の確認が進み、見積りの変更を行いました。これに伴い、当第1四半期連結会計期間において、従来の見積り金額と今回の見積り金額との差額69百万円をPCB処理引当金戻入額として営業外収益に計上しました。

これにより、当第1四半期連結累計期間の経常利益および税金等調整前四半期純利益は69百万円増加しております。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

当社グループでは、素形材部門において、新型コロナウイルス感染症拡大による原油価格の下落を受け、油井管圧延用鑄鋼品の需要が減少したことに加え、鑄鉄連続鑄造材等の需要は減少したものの、半導体製造装置向け及び大型鉱山機械向け鑄鋼品やエンジニアリング部門への影響は限定的で生産活動に大きな影響は生じていません。翌連結会計年度についても状況に大幅な変更はないと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを実施して会計処理に反映しております。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 品種別製品生産実績 (百万円)

品種別	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	前年同四半期比 (%)
素形材	1,561	△2.9
エンジニアリング	883	9.6
その他	46	△60.4
合計	2,490	△1.5

- (注) 1 金額は製造原価によっております。
2 上記金額には消費税等は含んでおりません。

② 品種別製品受注状況 (百万円)

品種別	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 受注高	前年同 四半期比 (%)	当第1四半期連結会計期間末 (2020年6月30日) 受注残高	前年同 四半期比 (%)
素形材	2,039	20.3	3,012	42.4
エンジニアリング	1,658	21.0	2,618	11.7
その他	83	△39.9	56	△42.8
合計	3,781	18.0	5,687	24.8

- (注) 1 金額は販売価格によっております。
2 上記金額には消費税等は含んでおりません。

③ 品種別販売実績 (百万円)

品種別	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	前年同四半期比 (%)
素形材	1,494	△2.6
エンジニアリング	951	3.4
その他	89	△33.2
合計	2,534	△2.1

- (注) 上記金額には消費税等は含んでおりません。